

科技部南部科學工業園區管理局 函

地址：741-47台南市新市區南科三路22號
聯絡人：張庭瑜 專員
電話：06-5051001分機2125
傳真：06-5050312
電子信箱：tingyu@stsp.gov.tw

241 P4-平信
台灣區醫療暨生技器材工業同業公會
241 台北縣三重市重新路5段609巷6號
3樓之3

受文者：台灣區醫療暨生技器材工業同業
公會



發文日期：中華民國108年10月17日
發文字號：南投字第1080028743A號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

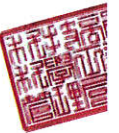
主旨：本局公開徵求109年度「南部智慧生醫產業聚落推動計畫」，請查照並轉知所屬踴躍提出申請。

說明：

- 一、依據「科技部南部科學工業園區管理局南部智慧生醫產業聚落推動計畫實施點」辦理。
- 二、本次公開徵求期程自即日起至本(108)年12月2日止，109年度計畫執行開始日以109年2月1日起算。
- 三、有關徵求公告、申請手冊等資料，請逕自本局(<http://www.stsp.gov.tw/>)或智慧生醫網站(http://www.ssbmic.org.tw/about/plan_announce)自行下載。
- 四、本案聯絡人：南部智慧生醫產業聚落輔導及推廣服務平台計畫辦公室－鄭惠萍小姐(06)5051001轉2149，alice01@mail.mirdc.org.tw、鄭季榛小姐(06)5051001轉6333，vanessa@mail.mirdc.org.tw。

正本：園區廠商(全部)(共237單位)、醫療及研究機構(共197單位)、學校機構(共117單位)

副本：南部智慧生醫產業聚落輔導及推廣服務平台計畫辦公室、本局投資組



局長林威呈

裝

訂

線

